

期刊	封面故事			趨勢與分析				設計與技術			
				業界趨勢	思維與觀點	精英訪談	模擬設計	設計新技術	測試與測量	*中國IC設計	*設計揭秘*
<b>1 月刊</b> 廣告預訂截止日期：11 月 20 日	新年技術展望			•	•	•		- 電路保護 - 乙太網路 - 視訊監控	微波射頻測試		•
<b>2 月刊</b> 廣告預訂截止日期：12 月 20 日	新創	開放性硬體	新架構/ASIC	•	•	•	•	- 可穿戴設備設計 - 能量採集 - 數位訊號處理	向量訊號分析		•
<b>3 月刊</b> 廣告預訂截止日期：1 月 18 日	記憶體技術	3D NAND/DRAM	嵌入式記憶體	•	•	•		- 混合訊號電路設計 - 資料安全與加密 - MCU	嵌入式系統測試		•
<b>4 月刊</b> 廣告預訂截止日期：2 月 22 日	新材料功率元件	快充/無線充電	IGBT	•	•	•	•	- 功率元件 - 低功耗設計 - 數位電源	頻譜分析儀		•
<b>5 月刊</b> 廣告預訂截止日期：3 月 20 日	成像/攝影機技術	機器視覺	3D 攝影機/ToF	•	•	•		- LED 照明 - 光電及顯示 - MEMS 感測器	混合訊號量測		•
<b>6 月刊</b> 廣告預訂截止日期：4 月 19 日	電動車/汽車電子	無人駕駛/ADAS	車聯網	•	•	•	•	- EMI/EMC - 電路保護 - 雷達技術	訊號完整性量測		•
<b>7 月刊</b> 廣告預訂截止日期：5 月 20 日	顯示技術	新型面板	人機介面	•	•	•	•	- 介面技術 - 觸控技術 - 語音辨識 / 控制	示波器		•
<b>8 月刊</b> 廣告預訂截止日期：6 月 20 日	異質整合/先進製程	先進封裝	Chiplet	•	•	•	•	- PCB 設計 - 高頻設計 - 嵌入式設計	阻抗量測		•
<b>9 月刊</b> 廣告預訂截止日期：7 月 19 日	智慧家庭/智慧城市	5G	LPWAN/LAN	•	•	•	•	- 智慧電網 - 無線通訊 - 類比電路設計	網路分析儀		•
<b>10 月刊</b> 廣告預訂截止日期：8 月 20 日	AI/神經網路	機器學習	NPU/NNA	•	•	•	•	- 醫療電子 - ADC/DAC - 邊緣運算	EMI 測試		•
<b>11 月刊</b> 廣告預訂截止日期：9 月 20 日	智慧工廠/工業 4.0	工業 AI 軟體	IIoT	•	•	•	•	- 馬達控制 - RF/ 微波 - 伺服控制	電源完整性量測		•
<b>12 月刊</b> 廣告預訂截止日期：10 月 22 日	SoC 設計	MCU/處理器	EDA/IP 工具	•	•	•	•	- 音訊設計 - FPGA/DSP - 晶圓代工	測試軟體 /IP		•

\* 僅限中國大陸版

編輯查詢：

有關台灣版的編輯及其他相關事項查詢，請與 Judith Cheng (judith.cheng@aspencore.com) 聯繫。

有關中國大陸版的編輯及其他相關事項查詢，請與 Luffy.liu (Luffy.liu@aspencore.com) 聯繫。

注：發行人保留對以上文章刪除及改動的權利。